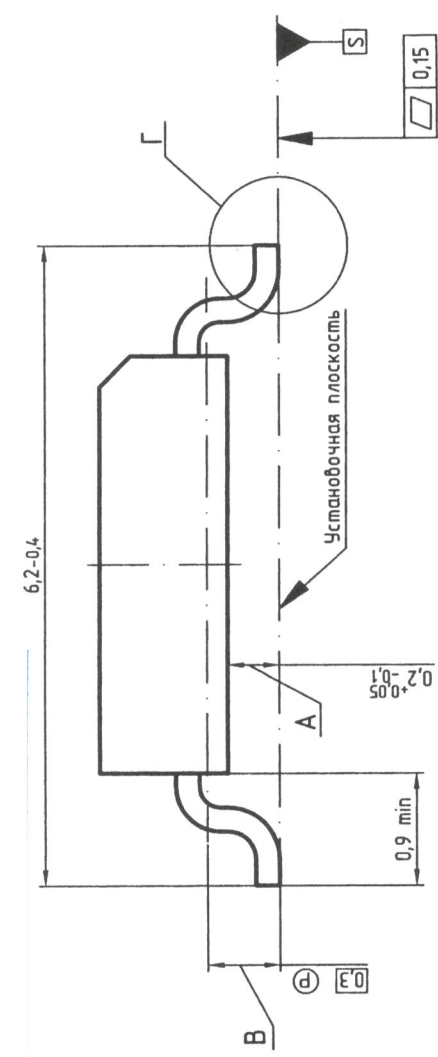
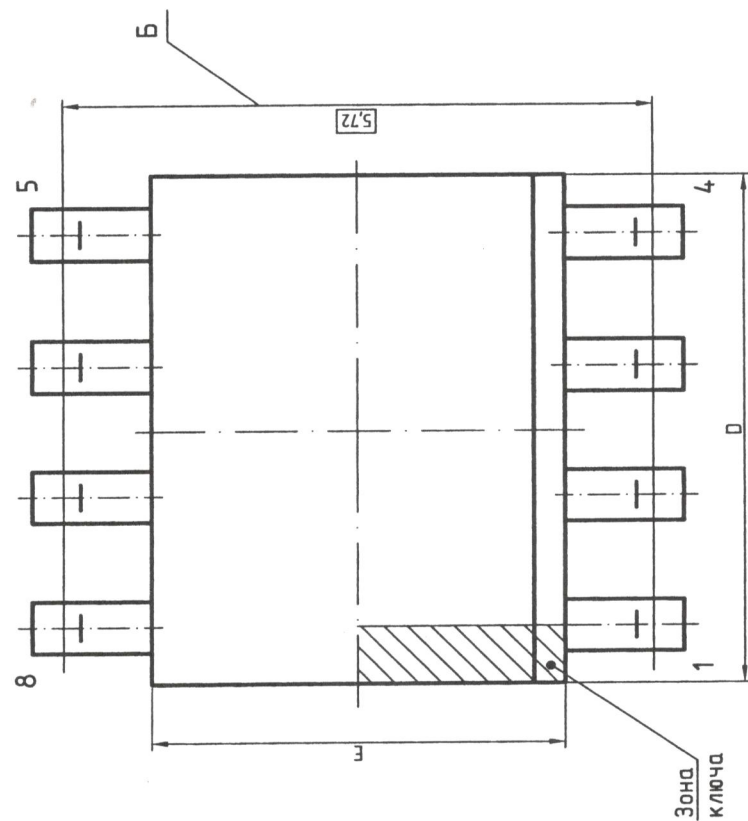
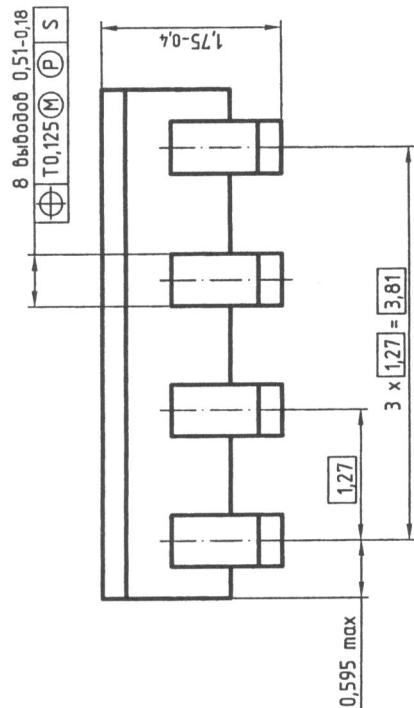
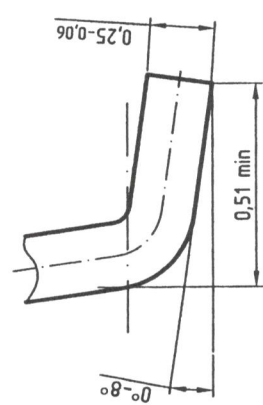




Г
М 50:1



Корпус	D	E
4.3030.8-A	$5_{-0,2}$	$4_{-0,2}$
4.3030.8-B	$5,22_{-0,4}$	$4,1_{-0,3}$

1. A - расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания микросхемы.
2. B - размер для монтажа на печатную плату.
3. B - расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.
4. Допускается наличие остатков технологических перемычек, увеличивающих размер $0,51-0,18$ до $0,61 \text{ max}$.